

Soundec 深圳市九音科技 SNC8600 Audio DSP SoC v1.7

32 bit processor/ HiFi3 Architecture / Codec / UAC

●公司简介 ●IC架构简介 ●HiFi3架构 ●应用领域 ●封装信息

公司简介 Company Profile

专注于声学科研和商业化

深圳市九音科技有限公司("九音科技")是一家专注于声学科研和商业化的企业,基于对声电基础技术的长期技术积累,在中国、美国、日本和欧盟拥有多项发明专利。公司将围绕从音频信号拾取、处理及还原、音频输出等环节提供拥有独特技术的核心元器件及综合音频信号处理解决方案。

公司总部位于中国深圳,南京设立分公司,在日本东京设立科研实验室,由资深科学家进行基础研发。

公司目前阶段的产品为音频处理芯片,主要应用于语音信号的前端 处理以及后端音效处理,支持多路模数通路的DSP处理器。后续将 陆续推出应用于智能手机、智能家居、智能汽车、助听器以及特种 行业等领域的产品解决方案。

深圳市九音科技有限公司

九音(南京)集成电路技术有限公司





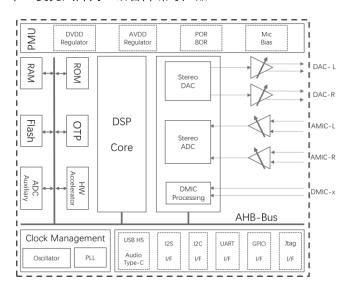
cādence



SNC8600 IC简介

SNC8600 芯片架构

- 支持语音前端和后端音频处理的DSP芯片
- 芯片基于Xtensa架构的HiFi3内核,提供强大的音频处理能力
- 可广泛应用于:便携式音箱、SoundBar、会议音箱、USB 声卡、麦克风阵列、语音降噪等产品



多路模拟/数字音频接口

- 支持24Bit 高性能模拟差分输入*1
- 支持24Bit 高性能模拟差分输出*1
- 支持3路全双工I2S 数字音频接口
- 支持USB2.0 HS设备,支持UAC1.0,UAC2.0协议
- 支持24Bit 高性能数字麦克风接口*6

Codec 模拟性能参数

Headphone DAC performance, measured with 1kHz sinewave signal and differential-output @typical condition								
Load (ohms)	Dynamic range (dB)	SNR (dB)	THD+N (dB)	Crosstalk (dB)	Idle noise (uV)			
600	110	101	-89	124	5.70			
32	106	99	-80	123	5.65			

ADC performance, measured with 1kHz sinewave signal and differential-input @typical condition								
ADC Input	Dynamic range (dB)	SNR (dB)	THD+N (dB)	Channel Separation (dB)	Input noise (uV)			
Analog	106	95	-88	108	3.60			

HiFi3 内核简介

• Tensilica HiFi DSP 的市场应用现状

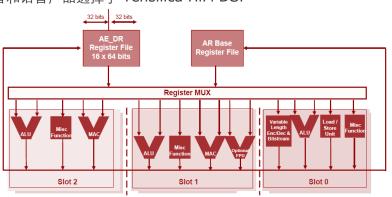
- Tensilica HiFi DSP系列是许可数量最多的音频/声音/语音处理器
- 支持超过300款认证软件包
- 已有125家以上软件合作伙伴参与Tensilica Xtensions™伙伴计划。
- 100多家顶级半导体公司和系统OEM为其音频、声音和语音产品选择了 Tensilica HiFi DSP

• HiFi3 架构

- 支持多 Slot架构, 3路Slot并行执行, 从而提高 指令执行效率
- Slot 0 支持实现 DSP加载和存储, bitStream 和霍夫曼操作,以及核心操作在VLIW指令。
- **Slot 1** 支持浮点操作的实现。
- Slot 1 & Slot 2 实现 DSP的MAC和ALU操作。

• HiFi3 DSP运算库

- 支持通用DSP库, HiFi 3_VFPU_NatureDSP_Signal
- 该库包含FIR滤波器、IIR滤波器、基本数学函数、Matrix矩阵操作,以及FFT运算



SNC8600 资源介绍

Core 音频DSP, 可达200MHz 单周期MAC, 矢量FPU, SIMD 512KB的RAM 48KB的Cache DSP 片内1MB NOR闪存 单独的电源管理单元支持3.3V到5.5V 宽电压 ✓ 用于所有片上电源电压的DC-DC稳压器和LDO内 指令架构 置硬件BQ加速器,支持8-Band 硬件EQ 接口资源 Interface ✓ Type-C USB2.0 HS 设备, 支持UAC1.0和UAC2.0 Codec 3 路全双工 I2S 数字音频接口 ✓ 2 个IIC 控制单元, 支持主从模式 ✓ 1路 Uart 单元 ✓ 16 个GPIO, 支持和其他单元的引脚复用 2个 ADC单元用于其他模拟信号检测

Architecture

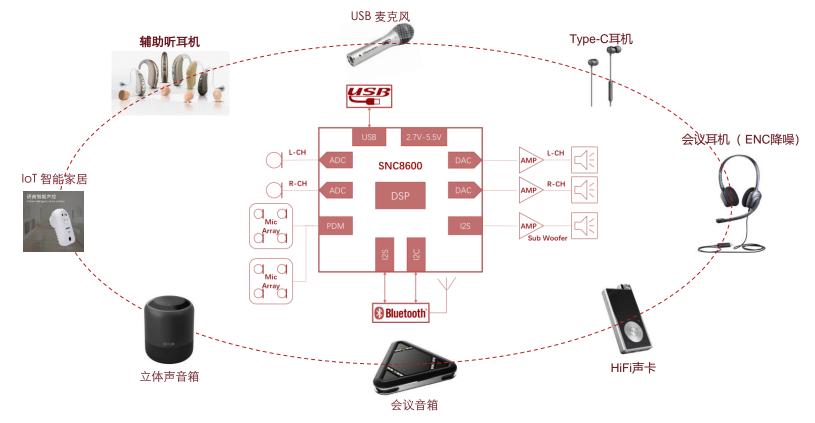
- ✓ HiFi3是一种VLIW架构,支持3路操作并行执行
- ✓ 支持一个2路SIMD单精度IEEE浮点单元
- ✓ 支持两个2乘法器的乘/积单元,乘法器支持4个24位、4个32x16位或 4个16x16位乘法操作
 - ✓ 每个周期支持两次32x32-bit乘法
 - ✓ 支持单乘、双乘和四乘的运算
- / 通过可选的浮点单元,HiFi 3支持每个周期两个IEEE-754浮点MAC
- ✓ 一个算术/逻辑单元,以及一个对AE DR值进行操作的移位单元

Codec

- - ✓ DAC: SNR 100dB, THD+N: 89dB, DR: 106dBA
 - ✓ ADC: SNR 95dB, THD+N: 88dB, DR: 110dBA
- ✓ 采样率支持: 8k, 16k, 32k, 48k, 96k, 192k
- ✓ 多达8个DMIC输入
- ✓ 支持本地音频运算: AGC、DRC、Mixer
- ✓ 独立声道增益控制:
 - ✓ 模拟增益 (12dB~-19dB, 1dB Step)
 - ✓ 数字增益 (64dB~-64dB, 1dB Step)

✓ 一个 256bits 的eFuse单元

应用场景



SDK开发资源

测试主题: 系统效率测试

工作主频: 220MHz 测试人员: ye.yu

测试SDK版本: SDK20_V1.0

[注] USB模式下,采样精度为24Bit

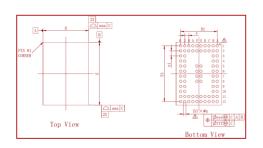
采样率	音频通路											
	ADC->DAC		I2S->DAC		12S->12S		ADC->I2S		USB->DAC		ADC->USB	
	系统占用率	空闲周期 (单位: MHz)										
48K@32bit	5.21%	208.538	5.25%	208.45	5.90%	207.02	5.70%	207.46	4.83%	209.374	5.64%	207.592
96K@32bit	9.41%	199.298	9.92%	198.176	10.80%	196.24	10.42%	197.076	6.65%	205.37	8.13%	202.114
192K@32bit	17.48%	181.544	18.62%	179.036	20.75%	174.35	19.79%	176.462	10.41%	197.098	14.03%	189.134

封装信息



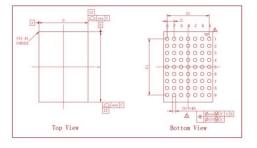
SNC8600: BGA80

E: 6.2mm D: 4.5mm e: 0.4mm e1: 0.5mm



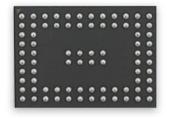
SNC8600A: BGA63

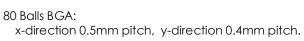
E: 3.5mm D: 4.5mm e: 0.5mm e1: 0.5mm



DSP 芯片信息



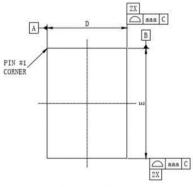




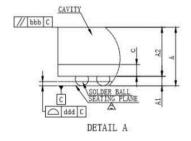
Package

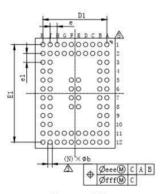
Details

Body size is 6.2 x 4.5 mm



Top View





Bottom View

